





TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS PRACTICA #3 MEMORIAS

ALUMNO: LUIS ÁNGEL OLIVARES GONZÁLEZ

> NÚMERO DE CONTROL: 20051223



Arquitectura de Computadoras ISC.

Práctica. 3

Objetivo. Obtener más información acerca de las características de las memorias.

Consultar características de módulos de memoria vistos en el laboratorio.

Anexarlos por tipo.

Kingston KVR400X64C3A/512

Fabricante: Kingston

• Parte del fabricante: KVR400X64C3A/512

Tipo de memoria: DDRCapacidad: 512 MB

• Velocidad de transferencia de datos: 400 MHz

• Pines: 184

• Tipo de bus: DIMM

Corrección de errores: No ECC

• **Voltaje:** 2,6 V



Kingston KVR266X64C25/512

• Fabricante: Kingston

Parte del fabricante: KVR266X64C25/512

Tipo de memoria: DDRCapacidad: 512 MB

Velocidad de transferencia de datos: 266 MHz

• **Pins**: 184

Tipo de bus: DIMM

Corrección de errores: No ECC

Voltaje: 2.5 V



• Tipo de memoria: DDR SDRAM

• Capacidad: 256 MB

• Velocidad de transferencia de datos: 2100 MHz

• **Pins:** 184

• Tipo de bus: DIMM

• Corrección de errores: ECC

• **Voltaje:** 2.5 V



KINGSTON KVR667D2N5/1G

• Número de pieza del fabricante: KVR667D2N5/1G

• Tipo de memoria: DDR2

• Capacidad: 1 GB

• Velocidad de transferencia de datos: 667 MHz

• Pins: 240

• Tipo de bus: DIMM

• Corrección de errores: No ECC

• **Voltaje:** 1,8 V





